母 日本国特許庁 (JP)

①特許出額公開

⑩公開特許公報 (A)

昭60-5373

DInt. Cl.⁴ G 06 F 15/02

織別記号

庁内整理番号 A 7343-5B 7019-5B 砂公開 昭和60年(1985)1月11日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

切小型電子機器

②特 顯 昭59—83509

❷出 顧昭51(1976)5月19日

❷特 願 昭51--57620の分割

②発明 者 竹村洋

東大和市桜が丘2丁目229番地カ

シオ計算機株式会社東京工場内

⑩発 明 者 土屋恵司

東大和市桜が丘2丁目229番地カ シオ計算機株式会社東京工場内

砂出 願 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区四新宿2丁目6番 1号

99 MH 📽

L 税明の名称 小銀電子機器

2. 臀許餅水の範囲

供貨端子を有するL8し、 袋被端子を有する板 示義量、投数のキー染作品、電節用電池および印 刷配務板を備えた小数電子機能化おいて、 LSI および。最后体の電視端子に電気的に接続される様 似りードが設けられたフレキシブルな絶縁性部材 からなる第1の印刷配線板と、前配し81歳よび なりードに勉強的に保税する機械事製と、耐配整 級の中一般作品の各々に対応するキー入力用の袋 点が形成されるとともに肺配筋」の印刷配線域に 低気的に耐合されキー入力回路を形成する縁電り ードが設けられたフレキシブルな絶縁性部材から なる第2の印刷配数板と、前配集1の印刷配象板 の中~入力用の接点から離間して配度された郷域 性煙性節材と、耐配館での印刷配筋板と前配導権 性部材との関にあつて前記第2の印刷配線板の中

一入力用の各項点と前記場電性部がを複触可能に 能関する絶縁時と、前記飲1の申詢配礎をおよび との與1の印刷配額板に接続された前配68 (お よび後示終値を保持するとともに、前記第2の印 即配録板のキー入力用の接点と前記線単性部がと を弾圧頻作により設體可能に保持するケース部材 とを見借してなる小型電子機器。

3. 発明の詳細な親明

(発明の技術分野)

本発明は、例えば小型電子式計算限や小型電子グーム等の小型電子機器に関する。

〔发癸戌箭〕

従来、ヤー操作組を有する小型電子機器は、内部に配置されるした『や安永機器等の各種電子部品が、ヤー入力用の溶点を設けた面積な優質器板に印刷配線された影気端子に取付けられていた。

〔従来投稿の問題点〕

しかるに、製質遊板は可機性がなく、選予商品は各々形状・原さ等を異にするものであるから、 位子機構の外球を形成するケースは最も大きな部

-!-

and the second of the second of the efficient of

特別昭60-5373(2)

品・版本以い電品の問題を護う箱体状とされ、ケース内部に大きな専問係を有する厚いものとなってしまりものであった。また、上肥した即く、ケース内部の大きな空間部のためにケースや支持部份の形状・構造が複雑となってしまい、コスト低級や生産能率の向上の間でも問題があった。

(発明の目的)

本勢別は上記実情に鑑みてなされたもので、様似化を図る上で大変有効な上、構造が簡単で低コスト化や生命能率の向上にも効果的な小説電子概像を設飾することを目的とする。

[条男の収要]

本語的の小型電子報題は、限定する意味でなく その被皮を述べれば、LSI、気法検査、キー操作部、電磁用組織および印制配験板を備えたもので、終1のフレキンプル印刷配線板でLSI、表示映像等を優切し、キー入力用の接点が形成された第2のフレキンプル印制配線板を削送祭1の印刷配線板に給金し、開始第2の印刷配線板に総線備を介在してフレキンプルな運動性筋材を対向し、

可動級点突縮を押壁した時の動作を示す状態図で ある。

第1回において、関中、参照符号1位ケース内 に配職される印解配級根を示す。 躁師期配額収1 は、例えばポリエステル、塩化ピニルおるいはポ リイミド呼のフレキシブルな絶縁佐の合放機能フ イルムによつて形成されているもので、弟2囪K 示す如く、この印刷配鉄ゼ1の一方の面には、2 分割形状の可助疑点性振る、該可動級点電磁ると 遊脱されるモー入力用リード搬4、減キー入力用 リード離4の多層配線用端子5、上配可動接点3 からの信号によつて各位演算を行いその結果を出 力する故郷固路が思み込まれた581く大規模集 候歯略)を収配すべき部分(点線で圏示)の凹り 化酸けられ且つ上記キー入力用リード離4、電源 用リード報6、表示用リード融7に接收される端 子類8、上配電源用リード級6の一方のリード酸 6 a に絞続される単郷スイッチ接続用焼干り、上 記憶銀用リード銀6の他方のリード競 6. b 及び上 記憶領メイック提続用機子9に優競される軍弾祭 前記名フレキシブル選切および各場子部品をケース部切により保持するとともに、 前記部2の印刷 配線板のキー人力用提点と前記跡性性部がとを押 圧操作により祭期可能となしたもので、各種電子 部品を接続する印刷配銀板およびキー入力用メイ ッチ構成部材をフレキシブルな部がとしてケース 部材に治わせることを可能とすることにより、 球 選化を図り、かつ、簡単な構造としたものである。 (契約例)

以下、本籍期の小型電子機器の一貫結例を図面とともな説明する。

実施例に小型電子機能として小型電子式計算機を示し、第1 図はその分解外供的、第2 図はケース内部に配置されるフレキシブルな合成機能フイルムに印刷配線を施した印刷脱級板を示す平面図、第3 図は印刷配線を応された可動設点の詳細を示す平面図、第4 図(3)~(1)は合成物膜フイルムに可動接点突起を成形する為の工機図、第5 図は印刷配級板に各価電子部品を取付けた状態を示す機助面図、第6 図(3) メンのは合成機能フィルムの

照用烙子10、及び上配表示用リード線? 化接続され、例えば家品等の展示模似が戦慢されるべき配分(一点倒極で図示)の回りに設けられる 第子部 11が、例えば刻かるいはアルミニウム等の会構能によつて印刷配飾されている。

-4-

び他力のリード級4bと質氮的絶縁を保つて延出 している。

文、上記多勝起隸用端子 5 は、可動接点関係3 及び少くなくとも希端子 5、 8、 9、 1 6、 1 1 を除いた部分を選当な超縁処理した後例えば第 1 図は 5 a、 5 b で 余寸如く左右に 近遊配骨された 多勝起酸用端子 5 を過宜電気的に変紀し、さらに 該接続節を適宜部級処理することによつて所定の 固端パターンを形成する。

フレキシブルな印刷配数は1 Kは上方に突出する複数の可動態点突起15 が形成されており、次に、この可動級点突起15 を突出放形する工程する。まず、第4 数(4)に示すように印刷を数を1 の突数形状を成型するためのドーム状で四部13 を所知例がで有する金型12上に、フレキシブルな印刷配数は1 を合成機関フィルム2 倒を上記金型12に対向させ、上記空部13 内に可動接点は確3が続きるように(好ましくはドーム状空部13の平衡的中心と上記短速中心点(を一数させて)数億

-7-

健心合わせ且つ低级的結合をもつて敷付けられ、 並た囃子静り(安原州リード級に接続される)は 適当な手段例えばスルーホール処別による多層限 鎖あるいは上間期子群8の回りを選当に切欠いて 各々の囃子群8を合成街路フィルムとうしが対応 するように折曲することによつて選子解8を印刷 配献されていない何の箇上に必出させ、政策子群 8 に例えば根品等の設保設得17の端子を延気的 **く 投放させる。さられ、上記電板スイツチ 投続用** 端子9の近傍には例えばスライドエインが等の包 双スインテを抑入出染をような孔を設け、縦孔内 ドメイツテ18を煙膏し、破スイツチ18に設け られている接触デリタを上記鑑賞スイッテ藤統用 始子9と根腔させるにとによつて電球投入あるい は短断を行う。また、拼多盤中20は上述した絶 級処理により配けられた絶縁度である。なお、上 配與出成形をれた可動發点突起15℃は例えば、 1. 2、8……客の数字あるいは+、~、×、÷ 等の複雑観号を直接印刷しても良いものである。 また、第1回において、随中21は上部ケース

初期昭60-5373(3)

し、上記ドーム状四部13と網一回状の契節を有 しドーム状四部13と網 雄関係にある金製 I4を 上記印刷配額収1の印刷配配のされている面側から ドーム状四部13に如偽しながら圧入して、印刷 配解板1の可象像点性低3の設けられている部分 を第4図向に示す如く形成する。上述の工程によ り印刷配額板1の収形が終了したその型12及び 14を収除いた状態を招4図のに示す。

なお、第4段例~例では~側の可動酸点突砲18を形成する場合を示してあるが、これは複数側の可動酸点突起15が同時で放形されるものである。 印刷配設根1はこのように解放されており、この印刷配設取1の一面に表示硬度17、側面に LSIL6および低級スイッチ18等の各種電子 部品が収付けられる。各電子部品はそれぞれの電機・子(関係せず)が印刷配数駅1の原定の位置に数度され、ハッグ付等により固定される。

即で、第2箇中点銀で簡まれた部分には、 復复に必要な国路金でが) チンプで解放される しゃしし が減し 8 I の入出力機子と上能端子群 8 の位

-8-

で、数上ポケース21mは印刷配数収入の可動器 点突超」をがケース外部に表出するような透孔22、 メイツナ18の操作稿子23がケース外部に嵌出 するような選孔24及び鉄米装置37に対応した 袋示窓28が各々所定価所に扱けられている。ま た、可動接点與短15内の可動接点電源3化対応 した位置には、絶縁崖20を介在して、例えば縹 低ゴムよりなる固定接点核28が取付けられる。 また28は比較的投い底部29及び比較的ない底 部30を有する下部タースで、比較的良い底部29 は、可助都点更起しるが微実に上部ケース21外 方に安良するようにするためのもので、这般的語 い底部30は、ボタン型な配27あるいはL81 16な収納し得るよう放されたものである。下部 ケース27内に収納されたポタン設電額27は通 宜の配触によつて印刷配砂板1の電源築統用端子

すなわち、上部クース21と下部ケース29は、 LSI16、銀示磁像17等の電子都品を取付け たプレキシブルな合成物即フイルムからなる印刷

10に拒続され、形力を供給する。

-9-

時間昭GO-5373(4)

税機模1、 導能性弾性部分からなる固定接点板25 および的制配超模1の 基準用端子10 化接続される協適用電池27を内部に収納して根み合わされ、この組み合わせた状態で表示設置25、 無原用スインナ18の操作機子23 および各可動役点 15 をそれぞれ上部ケース21 の対孔25、24 および22から外部に検出し、かつ内部の低子節品が設定されるのである。

しかして、上級の如く構成された本義明の小型 電子機器において、可勤数点契略15を刊下げて 中一備作をした独合の動作について第6図例以よ びわれよつて説明する。

換出配形をれた可動換点突起15は通常の状態ではそれ自身の形状によつて上部ケース21の透孔22より外方に突出し部6巡回に示す如く。可動級点階級3は固定接点数26と顧問状態にある。しかして、可動提点契超16を評圧操作すると、 酸可動液点突起15は自身の弾性力に抗して搾し 下げられ、上地ケース21の遅孔22内に進入し

競 6 図 O) n 示す m く 可動殺点 国 敬 3 と 图 定 鞍 点 返 ー1 1 ー

なく返当な母状の単性帯電物を使用し得るものでもな。

さられ、上記突他例では可動級点を突改し、設 可動級点突起を直接押止する例れつき起閉したが、 本配明はこれに扱られることなく別依にて避けら れたヤー卸により押圧するようにしても良いもの である。

加えて、上蛇奥施例では本発明を選挙に応用した例につき説別したが、本集明はこれを残られることなく例えば延子時計あるいはブンシュホン等メイッチにより各格入力を行なう数子提挙に幅広く通用し得るものであり、彼は本格男の破損を造 見しない範囲で世々変形防用が可能なものである。 { 類明の効果]

以上の説明な明らかな如く、本発例の小型電子機によれば、各種電子部級をフレキンプルな印制配額板に撥送したため、原印制配額板を電子部品の厚さや取付値度に応じて透電機ますことが可能となり、電子機器の厚型を図ることができ、かつ、ケース内部の保险を大変関単なものとして低コス

2 6 とは電気的に接触し、可動級点数据 3 の务配 係 3 a 、 3 c 、 3 e と 3 b 、 3 d 、 3 f は短熱状 銀となり、リード領テ 4 a 及び 4 b 関に信号の投 受がなされて所強の入力が行なわれる。な器、こ の職。可給援点のパウンスイングは、固定援点板 2 6 の弾性によって吸収され、テヤタリングは軽 窓に防止される。

また、可數依点突起15に対する丹圧力を除去すると、可數极点突起15はそれ自身の興性力により第6個例に示す如く元位級に後端し、可數接点电性3は固定發点報26より照問する。

商、上記契格例では可助汲点就能及び各種電子 認品を接続する強子を一枚の合配樹脂フイルム上 の設けたが、これは別体の合配樹脂フイルム上に 設け、それら合配樹脂フイルムとうしを適宜な気 的に接続しても良いものであり、又、可動無点、 固定根点及び各種電子配品を根據する端子を同一 の合配樹脂フイルム上に設けても良いものである。

又、上配実施例では固定接点板に導電ゴムを用 いて観明したが、これは速電ゴムに取られること

-i 2-

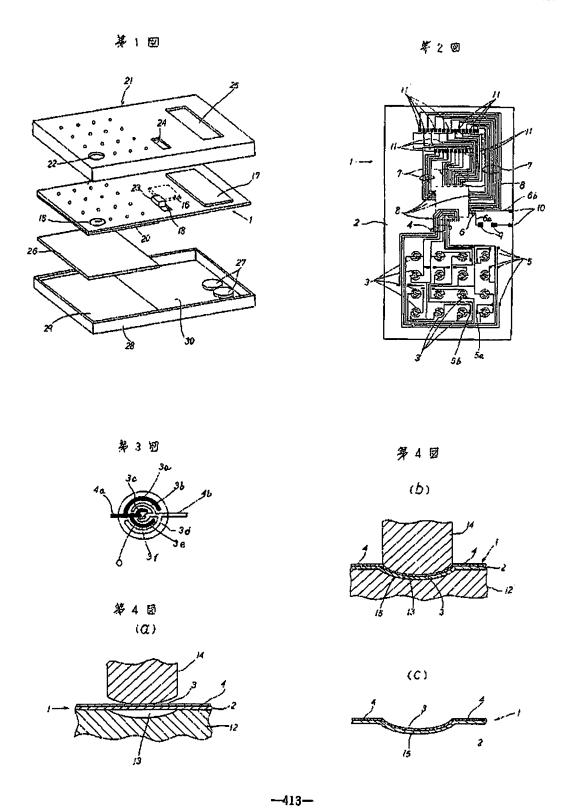
ト化や生態館車の向上に顕著な効果を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

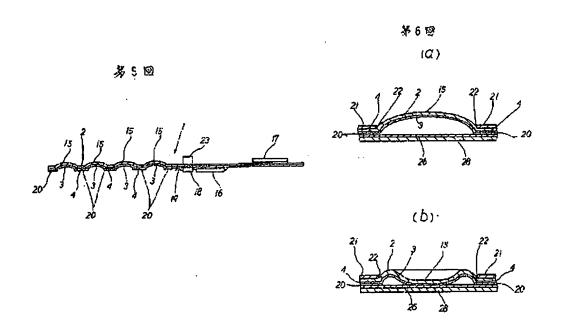
1 … … 印刷配 破 板、 2 … … 合 灰 樹脂 フィルム、3 … … 可 脚 投 点、 1 5 … … 可 動 投 点 爽 時、 16 … 1 6 I、 1 7 … … 表 示 破 筐、 2 0 … … 熱 暴 陽、 2 1 … … 上 部 ケース、 2 2、 2 4 … … 透 孔、 2 5 … … 表 示 似 。 2 6 … … 間 定 現 点 (郷 電 世 坪 佐 谷 好)、 3 0 … … 下 秘 ケース。

-14-

特別地60-5373(5)



持翻昭60-5373(6)



JAPANESE LAID-OPEN PATENT APPLICATION

60-5373 (1985)

(19) Japan Patent Office (JP)

(11) Publication No. 60-5373

(12) Laid-Open Patent Application (A)

(43) Publication Date January 11, 1985

(51) Int. Cl.⁴

Identification

In-House

Code

Reference No.

G 06 F 15/02

A 7343-5B

3/02

7010-5B

Examination request

Number of claims: 1 (totally 6 pages)

(54) Title of the Invention

SMALL-SIZE ELECTRONIC DEVICE

(21) Application No.

PA S59-83509

(22) Date of Filing

May 19, 1976 (Showa 51)

(62) Division

PA S51-57620

(72) Inventor

Hiroshi TAKEMURA

Casio Computer Co., Ltd.

Tokyo Plant

2-229, Sakuragaoka

Higashiyamato-shi

(72) Inventor

Keiji TSUCHIYA

Casio Computer Co., Ltd.

Tokyo Plant

2-229, Sakuragaoka

Higashiyamato-shi

(71) Applicant

Casio Computer Co., Ltd.

2-6-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo

Specification

I. Title of the Invention

Small-Size Electronic Device

II. Claims

A small-size electronic device which has an LSI with electrode terminals, a display device with electrode terminals, multiple key operating parts, batteries for the power source and printed wiring boards made by providing:

- a first printed wiring board consisting of a flexible insulating member where conducting leads are fitted, electrically connected to electrode terminals of LSI and a display device,
- a second printed wiring board consisting of a connecting means for electrically connecting the electrode terminals of the LSI and the display device to the conducting leads of the first printed wiring board, and
- a flexible insulating member fitted with conducting leads which form key input contacts corresponding to each of the multiple key operating parts, and electrically combined with the first printed wiring board to form a key input circuit,
- a conductive elastic member arranged apart from the key input contacts of first printed wiring board, an insulating layer separated from the key input contacts of the second printed wiring board and the conductive member between the second printed wiring board and the conductive member in a touchable way, and
- a case member which holds the first printed wiring board and the LSI and display device connected to

the first printed wiring board and which holds the key input contacts of the second printed wiring board and the conductive member in a touchable and separable way by a pressing operation.

III. Detailed description of the invention

The present invention relates to a small-size electronic device, e.g., small-size electronic type computer and small-size electronic game, etc.

[Prior art]

In a small-size electronic device having key operating parts, internally arranged various electronic components such as LSI and display device, etc. are fitted to connecting terminals that are pre-printed and wired on an expensive rigid board provided with key input contacts.

[Problems of prior art]

However, the rigid board had no flexibility and electronic components were different in shape, thickness, etc., respectively, and a case forming the external appearance of an electronic equipment was made into the shape of a box covering the periphery of the largest and thickest components, creating a thick case having a large space. As described, this has a problem that the shape and structure of the case and support member are complicated because of the large space inside the case, with problems relating to cost reduction and improvement of production efficiency.

[Purpose of the invention]

The present invention was made in view of the above actual circumstance, and has as its objective to provide a small-size electronic device which effectively accomplishing thinning, has a simple structure and is also effective in terms of cost reduction and improved production efficiency.

[Summary of the invention]

In summarizing the small-size electronic device of present invention (without restriction), the device comprises an electronic device fitted with an LSI, a display device, key operating parts, power source batteries and printed wiring boards; an LSI, and display device, etc. are connected to a first flexible printed wiring board, and a second printed wiring board formed with key input contacts is combined with said first flexible printed wiring board, a flexible conductive member is opposite to the second printed wiring board via an insulating layer, the flexible member and various electronic components are held by case members, and the key input contacts of the second printed wiring board

and the conductive member are made touchable/separable by pressing operation. Thinning and a simple structure is accomplished by using a printed wiring board connected to various electronic components and key input switch constituents as flexible members to enable them to be in line with the case member.

[Embodiment]

An embodiment of the small-size electronic device of present invention is described hereafter with reference to the drawings.

The embodiment shows a small-size electronic calculator as a small-size electronic device wherein Fig. 1 is an exploded oblique view, Fig. 2 is a plane view showing a printed wiring board in which printed wires are applied to a flexible synthetic resin film arranged inside a case, Fig. 3 is a plane view showing the details of a movable contact applied to the printed wires, Figs. $4(a) \sim (c)$ are process drawings for forming a movable contact projection in the synthetic resin film, Fig. 5 is a cross-sectional view showing the state of fitting various electronic components on the printed wiring board, and Figs. 6(a) and (b) are state diagrams showing the operation at the time of pressing the movable contact projection.

In Fig. 1, a reference symbol 1 represents a printed wiring board arranged in a case. The printed wiring board is formed by a flexible insulating synthetic resin film, e.g., polyester, vinyl chloride or polyimide, etc., as shown in Fig. 2, two-split movable contact electrodes 3, key input lead wires 4 connected to the movable contact electrodes 3, terminals 5 for multi-layer wiring of the key-input lead wires 4, terminal groups 8 provided around a portion where an LSI (a large-scale integrated circuit) performing various computations with a signal from the above movable contact electrodes 3 and incorporated with a computing circuit for outputting the results is mounted (illustrated by a broken line) and connected to the above key-input lead wires 4, power source lead wires 6 and display lead wires 7, power switch connecting terminals 9 connected to one lead wire 6a of the above power source lead wire 6, power connecting terminals 10 connected to the other lead wire 6b of the above power source lead wire 6 and the above power switch connecting terminals 9, terminal groups 11 connected to the above display lead wires 7 and provided around a portion where a display device of liquid crystal, etc. is mounted (illustrated by a one-chain line) are printed and wired with a metallic foil of copper or aluminum, etc. on one side of the printed circuit board 1.

In the above two-split movable contact electrode 3, as shown in Fig. 3, a roughly semi-arclike electrode 3a of a larger diameter and an electrode 3c of a smaller diameter comprising a circle concentric with the electrode 3a extend from one lead wire 4a of key input lead wires 4 while holding electric insulation from the other lead wire 4b, and a roughly semi-arclike electrode 3b concentric with the above electrodes 3a, 3c extend between the above electrodes 3a, 3c from the other lead wire 4b while holding electric insulation from one lead wire 4a and the electrodes 3a, 3c. Electrodes 3a, 3c and point symmetry electrodes 3d, 3f extend to the virtual center point 0 of each semi-arclike electrode while holding electric insulation from one lead wire 4a and extending from the other lead wire 4b, the above electrodes 3a, 3c and a point symmetry electrode 3e extend from wire 4a to the virtual center point 0 while holding electric insulation from the above electrodes 3d, 3f and the other lead wire 4b.

The movable contact electrodes 3 and at least a portion excluding the terminals 5, 8, 9, 10, 11 are appropriately insulated and as shown by 5a, 5b in Fig. 1, the terminals 5 for multilayer wiring arranged laterally in close vicinity to each other are properly electrically connected, a prescribed circuit pattern being further formed by the appropriate insulation of the connections.

Multiple movable contact projections 15 protruding upward are formed on the flexible printed wiring board 1, and a process for protrusion forming the movable contact projections 15 is described with reference to Figs. 4(a), (b) and (c).

As shown in Fig. 4(a), a flexible printed wiring board 1 is mounted on a metal die 12 having a dome-like recess 13 for molding the projected shape of printed wiring board 1 in a prescribed location so that the synthetic resin film 2 side is opposite to the above metal die 12 and a movable contact electrode 3 is received in the above recess 13 (the above virtual center point 0 preferably conforms with the center of the plane of the dome-like recess 13), a metal die 14 that has a projection of the same type as the above dome-like recess 13 in a male-female relationship to the dome-like recess 13 is pressed from the printed wiring surface side into the dome-like recess 13 while being heated, and a portion provided with the movable contact electrode 3 of flexible printed wiring board 1 is formed as shown in Fig. 4(b). After the molding of printed wiring board 1 is finished by the above process, the state of removing the metal dies 12 and 14 is shown in Fig. 4(c).

Although the formation of a movable contact projection 15 is shown in Figs. $4(a) \sim (c)$, multiple movable contact projections 15 are formed simultaneously by the process.

The flexible printed wiring board 1 is thus constructed, a display device 17 is attached to one side of the printed wiring board 1, and various electronic components, such as LSI 16 and power source switch 18, etc., are attached to the other side. The electrode terminals of respective electronic components (non-illustrated) are mounted to prescribed positions of printed wiring board 1 and fastened by soldering.

In other words, the LSI 16 where all circuits necessary for computations are constructed by one chip is attached to a portion enclosed by a dotted line in Fig. 2 by matching of positions of the LSI input/output terminals and electrically combioned with the above terminal groups 8. The terminal groups 8 (connected to the display lead wires) are exposed on a face where the terminal groups 8 are not printed by properly notching the periphery of multilayer wiring or the above terminal groups 8 based on a suitable means, e.g., through-hole treatment and folding respective terminal groups 8 so that they are opposite to the synthetic resin film, bringing the terminals of display device 17, e.g., liquid crystal, etc. into electrical contact. Moreover, a hole through which a power source switch, e.g., a slide switch, etc., may be inserted, is provided in the vicinity of terminals 9 for connection of the above power source switch, a switch 18 is inserted into the hole, and the power source is input or shielded by allowing a contact 19 provided in the switch 18 to connect or disconnect from the terminals 9 for connection of the above power source switch. 20 in Fig. 5 is an insulating layer provided by the above-mentioned insulation treatment. Numbers such as 1, 2, 3, etc. or operational signs such as +, -, ×, ÷, etc. may be directly printed on the above movable contact projections 15 formed by the above protrusion molding.

In Fig. 1, 21 is an upper case, such through-holes 22 for exposing the movable contact projections 15 of printed wiring board 1 out of the upper case 21, such a through-hole 24 for exposing an operating knob 23 of the switch 18 out of the case and a display window 25 corresponding to a display device 17 are provided at prescribed locations, respectively. A fixed contact plate 26 made of, e.g., a conductive rubber, is fitted at a position corresponding to the movable contact electrodes 3 in the movable contact projections 15 via an insulating layer 20. 28 is a lower case having a relatively shallow bottom 29 and a relatively deep bottom 30, the relatively shallow bottom 29 is used to

reliably expose the movable contact projections 15 to the outside of the upper case 21, and the relatively deep bottom 30 is made so that button-type batteries 27 or LSI 16 may be housed. The button-type batteries 27 housed in the lower case 27 (sic; 28?) are connected to the power source connection terminals 10 of printed wiring board 1 by proper wiring and supply power.

Namely, the upper case 21 and the lower case 29 (sic; 28?) are combined by housing the printed wiring board 1 consisting of a flexible synthetic resin film fitted with electronic components such as LSI 16, display device 17, etc., the fixed contact plate 26 consisting of a conductive elastic member and the power source batteries 27 connected to the power source terminals 10 of printed wiring board 1, the display device 25, the operating knob 23 of power source switch 18 and the movable contacts 15 are exposed out of the through-holes 25, 24 of the upper case 21 in the combined state, respectively, and the internal electronic components are fixed.

In the small-size electronic device thus constructed, actions of pressing the movable contact projections 15 to operate the keys are described with reference to Figs. 6(a) and (b). The protrusion molded movable contact projections 15 are exposed from the through-holes 22 of upper case 21 by their own shape in the common state, as shown in Fig. 6(a), and the movable contact electrodes 3 are in a state separated from the movable contact projections 15.

If the movable contact projection 15 is operated by pressing, the movable contact projection 15 is pressed down against its own elastic force and comes into the through-holes 22 of upper case 21, as shown in Fig. 6(b), the movable contact electrode 3 and the fixed contact plate 26 are brought into electrical contact, electrodes 3a, 3b, 3e and 3b, 3d, 3f of the movable contact electrode 3 become short-circuited, and a signal is given/received between the lead terminals 4a and 4b to perform a desirable input. At this time, bouncing of the movable contact is absorbed by the elasticity of the fixed contact plate 26 and chatter is reliably prevented.

If the pressing force against the movable contact projection 15 is removed, the movable contact projection 15 returns to its original position due to its own elastic force with the movable contact electrode 3 being apart from the fixed contact plate 26 as shown in Fig. 6(a).

Although the movable contact electrodes and terminals connecting various electronic components were provided on a synthetic resin film in the above embodiment, they may also be

provided on separate synthetic resin films, the synthetic resin films may also be properly electrically connected with each other, and the terminals connecting the movable contacts, fixed contacts and various electronic components may also be provided on the same synthetic resin film.

Although conductive rubber was described by using it on the fixed contact plate in the above embodiment, it is not limited thereto, and a suitable thin elastic conductor may also be used.

Although an example was described where the movable contacts were protruded and the movable contact electrodes were directly pressed, the present invention is not limited thereto, and they may also be pressed by separately provided key buttons.

In addition, although the example of applying the present invention to an electronic calculator was described in the above embodiment, the present invention is not limited thereto, for example, it may also be applied to a variety of electronic equipment performing various inputs with switches, for example, an electronic watch or push phone, etc. In short, various modified applications are possible in a range in which the substance of present invention does not deviate.

[Efficacy of the invention]

As is evident from the above description, the small-size electronic device enables properly flexing the printed wiring board according to the thickness and mounting position of electronic components, making the electronic equipment thinner with a marked effect in terms of cost reduction and improved production efficiency as an electronic equipment with a case having a simple internal structure because various electronic components are connected to a flexible printed wiring board.

IV. Brief description of the drawings

All the drawings relate to the small-size electronic device of present invention. Fig. 1 is an exploded oblique view of the small-size electronic device; Fig. 2 is a plane view showing a printed wiring board where printed wiring is applied to a flexible synthetic film arranged inside cases; Fig. 3 is a plane view showing details of a movable contact applied to the printed wiring board; Figs. 4(a) ~ (c) are process drawings for molding a movable contact projection on a synthetic resin film; Fig. 5 is a cross-sectional view showing a state of mounting various electronic components to the printed wiring board; Figs. 6(a) and 6(b) are state diagrams showing actions at the time of pressing the movable contact projections of synthetic resin film.

- printed wiring board 1 2 synthetic resin film 3 movable contact movable contact projection 15 LSI 16 display device **17** insulating layer 20 upper case 21 through-holes 22.24 display window 25 fixed contact (conductive elastic member) 26 lower case **30**
 - Fig. 1
 - Fig. 2
 - Fig. 3
 - Fig. 4(a)
 - Fig. 4(b)
 - Fig. 4(c)
 - Fig. 5

Fig. 6(a)

Fig. 6(b)